

微細加工 EXPO 出展のお知らせ

総称 第48回 ネプコン ジャパン

第20回 半導体・センサ パッケージング技術展

第9回 微細加工 EXPO

第36回 エレクトロテスト ジャパン

第48回 インターネプコン ジャパン



第10回 EV・HEV 駆動システム技術展

第7回 コネクティッド・カー EXPO

第11回 国際 カーエレクトロニクス技術展

第11回 LED・半導体レーザー技術展

第20回 プリント配線 EXPO

第20回 電子部品・材料 EXPO

総称 第11回 オートモーティブ ワールド

総称 第48回 ネプコン ジャパン

名称：第9回 微細加工EXPO(総称：ネプコンジャパン2019)

会期：2019年1月16日(水)～18日(金)

開場：10:00～18:00(最終日は17:00終了)


会場：東京ビッグサイト

小間番号：東3ホール E20-002(微細加工工業会共同ブース)

※入場には招待券または事前登録が必要です。(入場料¥5,000/人)

招待券希望の方は右記までメール願います。 yyy@kokuin.co.jp (担当：三井 豊)

😊ご来場お待ちしております😊

お客様に合った、微細・小径エンドミルをお届け
 有限会社 三井刻印